PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-053117

(43) Date of publication of application: 25.02.1994

(51)Int.CI.

H01L 21/027 G03F 9/00

(21)Application number : 04-202142

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

29.07.1992

(72)Inventor: NAGATSUKA TOSHIHARU

NAKAYAMA YASUHIKO OSHIDA YOSHITADA

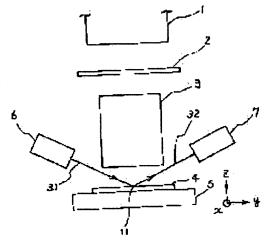
AIBA YOSHIHIKO

(54) METHOD AND DEVICE FOR ALIGNMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To detect an alignment mark without permitting the mark to be asymmetry by nonuniform resist coat.

CONSTITUTION: P-polarized light is selected from the light which is emitted from an alignment illuminating light source 6 and is incident on a resist plane at Brewster angle in the plane of incidence parallel to the major axis direction of a bar-shaped alignment mark 11 on a wafer 4. Multiple interference in the resist is prevented by restricting the reflection at the surface of the resist to almost zero and an alignment mark detecting image to be detected by an alignment detecting part 7 is prevented from being asymmetric.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than

BEST AVAILABLE COPY

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-53117

(43)公開日 平成6年(1994)2月25日

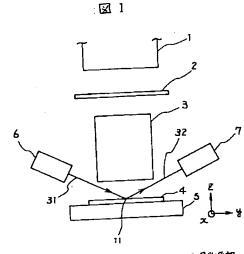
(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H01L 21/027				
G03F 9/00	Н	9122-2H		
		7352-4M	H 0 1 I . 21/30	311 M

	4.	審査請求 未請求 請求項の数4(全 8 頁)
(21)出願番号	特顯平4-202142	(71)出願人 000005108 株式会社日立製作所
(22)出願日	平成 4 年(1992) 7 月29日	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6番地
		(72)発明者 永塚 俊治 横浜市戸塚区吉田町292番地株式会社日立 製作所生産技術研究所内
		(72)発明者 中山 保彦 横浜市戸塚区吉田町292番地株式会社日立 製作所生産技術研究所内
		(72)発明者 押田 良忠 横浜市戸塚区吉田町292番地株式会社日立 製作所生産技術研究所内
		(74)代理人 弁理士 小川 勝男 最終頁に続く

(54)【発明の名称】 アライメント方法及びその装置 (57)【要約】

【目的】アライメントマークの検出を、レジストの塗布 むらによる非対称化を受けることなく行う。

【構成】アライメント照明光源(6)から出射した光か らP偏光の光を選択し、これを、ウエハ(4)上の棒状 のアライメントマーク (11) の長軸方向と平行な入射 面内においてレジスト面に対してブリュースター角で入 射し、レジスト表面における反射をほぼ0とすることに よりレジスト内での多重干渉を防ぎ、アライメント検出 部(7)によって検出するアライメントマーク検出像に 非対称性が生ずることを回避する。



6…X方向アライノント既明光源部 1... 露光照明光源

7…×大向アライメン検出部 2-- 7.7

11-アライメントマーク ョ…縮小レンズ 31…照射光

4…ウェハ 32…反射光 5…ステージ

【特許請求の範囲】

【請求項1】照射光にP偏光の光を用い、これをウエハ 上のアライメントマークにブリュースター角で入射し、 アライメントマークからの正反射光を縮小レンズを通さ ずに検出することを特徴とするアライメント方法。

【請求項2】前記ウエハ上のアライメントマークは、棒状のマークであることを特徴とする請求項1記載のアライメント方法。

【請求項3】前記ウエハ上のアライメントマークに入射 する光は、前記マークの長軸方向と平行な入射面を持つ ことを特徴とする請求項2記載のアライメント方法。

【請求項4】アライメント照射光源及び、P偏光の光を ウエハ上のアライメントマークにアライメントマークの 長軸方向と平行な入射面内でブリュースター角で照射 し、アライメントマークからの正反射光を露光レンズを 通さずに検出する検出手段を有することを特徴とするア ライメント装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、マスクとウエハをアライメントし、マスク上に構成された回路パターンをウエハ上に転写する半導体露光方法及び半導体露光装置に係り、特にアライメントマーク上のレジストの塗布むらに対して有効なアライメント方法及びアライメント装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体露光装置のアライメント方式として、特開昭62-204225に代表されるTTL(Through The Lens)のアライメント方式が主に用いられている。TTLアライメント方式は、アライメント照明光源からのアライメントマークへのアライメント照明光の照射と、アライメントマークからの反射光の検出を縮小レンズを通して行い、アライメントマークの位置検出を行うものである。

[0003]

【発明を解決しようとする課題】 TTLアライメント方式のように上方から縮小レンズを通してアライメント照明光の照射しその反射光を検出する場合には、図2のようにウエハ上のアライメントマーク11とアライメントマーク11上に塗布されたレジスト12の表面との間で照射光 I_0 に対する反射光 I_1 , I_1 , I_1 , I_1 , ...が互いに干渉し合う多重干渉が生ずるため、図3に示すようにわずかな膜厚の変化に対して反射光の強度が大きく変化する。このためアライメントマーク11上に塗布されたレジスト12にわずかな塗布むらが生じると、図4に一例を示すようにアライメントマーク11の検出像に非対称性が発生し、ウエハのアライメントに誤差が生じる、という問題が生ずる。

【0004】本発明の目的は、わずかな膜厚変化に対してTTLアライメント方式では発生する前記多重干渉を

防ぎ、レジストの塗布むらの影響を受けにくいウエハの アライメント方式を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、アライメント 照明光にP偏光の光を用い、棒状のアライメントマーク の長軸方向と平行な入射面内において前記P偏光の光を レジスト面に対してブリュースター角で入射し、レジス ト表面における反射をほぼ0とすることにより前記多重 干渉を防ぎ、上記目的を達する。

[0006]

【作用】レジストの屈折率は約1.7であり、ブリュースター角 θ 。は

[0007]

【数1】 $\theta_b = \tan^{-1}1.7 = 60$ (deg)

となる。 P偏光の光をこのブリュースター角 θ_b でレジストに照射すると、レジスト表面での反射光をほぼ0に抑えることができるため前記P偏光の光はレジスト中にほぼ全て入射する。この光はアライメントマークが形成されている下地層で反射した後、レジスト表面での反射光を再びほぼ0に抑えることができるため、レジスト外にほぼ全て出射していく。従って反射光 I_1 ', I_1 ",…がほぼ0に等しいため、前記多重干渉の影響がほとんどなく、わずかな膜厚の変化に対して図3に示したように反射光の強度が大きく変化することがない。そのためアライメントマーク上のレジストの塗布むらの影響、すなわち塗布むらによるアライメントマーク検出像の非対称性を無視することができる。

[0008]

【実施例】本発明の第一の実施例を図1及び図5から図 9までを用いて説明する。図1において、1は露光照明 光源、2はマスク、3は縮小レンズ、4はウエハ、5は ステージ、6はX方向アライメント照明光源部、7はX 方向アライメント検出部である。Y方向アライメント照 明光源部及びY方向アライメント検出部は省略されてい る。図中ではX方向のアライメント方法を説明している が、Y方向のアライメント方法もX方向と同様に実現で きる。露光照明光源1を発した露光光は、回路パターン の形成されているマスク2を透過した後、縮小レンズ3 によりウエハ4上に照射される。このときマスク2の像 はウエハ4上に結像され、マスク2上の回路パターンが ウエハ4上に転写露光される。アライメントは、アライ メント照明光源部6及びアライメント検出部7を用いて ウエハ4上のアライメントマーク11の位置を検出する ことにより行う。ウエハ4上のアライメントマーク11 は、図5に示す棒状パターン11である。この棒状パタ ーンは凸形状でも凹形状でもよい。アライメントマーク 11は図5に示す棒状パターンの他に、繰り返しの方向 が棒状パターンの長軸方向と一致する凸型あるいは凹型 の繰り返しパターンでもよい。アライメントマーク11 に対し、図6に示すようにアライメントマーク11の長 軸方向と平行な入射面内において入射角がブリュースタ 一角 B L となる P 偏光の光、すなわち前記入射面内で電 気ベクトルが振動している照射光31をアライメントマ ーク11に照射する。このような照明を可能にするアラ イメント照明光源としては指向性の高いレーザーが適す る。ブリュースター角θ、で入射するP偏光の光31は レジスト12の表面で反射することなくほぼ全てレジス ト12中に入射し、アライメントマーク11に照射す る。このアライメントマーク11での反射光は反射光3 2のような光路をとってレジスト12の外に反射されて くるので、従来のTTLアライメント方式では大きな問 題となっていたレジスト中の多重干渉の影響、すなわち アライメントマーク上のレジストの塗布むらの影響を、 反射光の強度から取り除くことが可能となる。その結 果、図7に示すように反射光32をレンズ41によって 拡大、結像させウエハ像をCCD42により撮像する と、アライメントマーク11の平坦部は明るく、エッジ 部は暗くなったウエハ像が塗布むらの影響による非対称 化を生ずることなく検出できるため、アライメントマー ク11の位置検出を高精度に行うことが可能となる。図 7においては、照射光31の表示は省略した。照射光3 1の形状としては、図8に示すようにスポット形状、あ るいは図9に示すようにアライメントマークの長軸方向 と直交する方向のスリット形状が適する。ただし図8, 図9共、照射光31のみを示し照射光32の表示は省略 した。

【0009】本発明の第二の実施例を図10及び図7を 用いて説明する。図中ではX方向のアライメント方法を 説明しているが、Y方向のアライメント方法もX方向と 同様に実現できる。本実施例は、ピンホール状のP偏光 の光であるアライメント照明光31をレジスト12にブ リュースター角 θ μで照射し、かつウエハ 4 上のアライ メントマーク11の長軸方向に対して直角な方向に走査 することによりアライメントマーク11の位置を検出す る方式である。前記ピンホール状アライメント照明光の 走査は、図10に示す照明光学系によって実現すること ができる。アライメント照明光源61から出た光をレン ズ62とレンズ63によって平行光にした後ピンホール 64を通過させてビーム径を任意の大きさにする。レン ズ66の焦点位置にてビームが折り返されるようにガル バノミラー65を置きこれを回転させれば、照射光31 のレジスト12への入射角をブリュースター角 θ κに保 ちながらアライメントマーク11上をアライメントマー ク11の長軸方向に対して直角な方向に走査させること ができる。矢印51はピンホール状アライメント照明光 を走査する方向を示している。図10にはアライメント 検出部7は省略してある。アライメント検出部7は図7 のようにすればよい。ただし図7に示したアライメント 検出部7を本実施例に用いる際には、ピンホール状アラ イメント照明光31を走査している間はCCD42から

の信号の読み出しは行わず電荷を蓄積しておき、アライ メント照明光31の走査終了後に信号を読み出す。こう することによってアライメントマーク11の平坦部は明 るく、エッジ部は暗くなったウエハ像が塗布むらの影響 による非対称化を生ずることなく検出できるため、アラ イメントマーク11の位置検出を高精度に行うことが可 能となる。アライメント照明光31を走査する速度を小 さくすればCCD42中に蓄積される電荷量が増加し、 S/N比を上げることができる。アライメント検出部と して、図7においてCCD42をフォトダイオードある いはフォトマルに置き換えたものを用いて、アライメン ト照明光31を走査している間の反射光32の光量変化 を計測してもよい。フォトダイオードあるいはフォトマ ルを用いるときには、ピンホール状アライメント照明光 がウエハ4上のアライメントマーク11のエッジ部を通 過する際の、エッジ部での散乱による反射光32の光量 の低下が測定できるため、これによりアライメントマー ク11の位置検出が可能となる。

【0010】本発明の第三の実施例を図11から図14 までを用いて説明する。図中ではX方向のアライメント 方法を説明しているが、Y方向のアライメント方法もX 方向と同様に実現できる。本実施例は図11に示すよう に、スリット状のアライメント照明光31を長軸方向が ウエハ4上のアライメントマーク11の長軸方向と一致 するように照射し、前記スリット形状アライメント照明 光をアライメントマーク11の長軸方向に対して直角な 方向に走査することによりアライメントマーク11の位 置を検出する方式である。矢印51はスリット状アライ メント照明光を走査する方向を示している。前記スリッ ト状アライメント照明光の走査は、図12及び図13に 示す光学系によって実現することができる。図12及び 図13はアライメント照明光を走査する光学系をそれぞ れ、検出方向及び上方から見た図である。アライメント 照明光源61を出た光はアライメント照明光の光軸に対 して傾けられたシリンドリカルレンズ67に入射する。 シリンドリカルレンズ67によってアライメント照明光 が集光される所に、シリンドリカルレンズ67と平行に スリット68を配置し、スリット68の像をシリンドリ カルレンズ69,70によりウエハ上に結像させる。シ リンドリカルレンズ69、70間はほぼ平行光となるよ うにしておきここにガルバノミラーを回転軸がシリンド リカルレンズ69,70の曲率を持たない方向と平行に なるように挿入することにより、ウエハ4上のスリット 像を走査する。ただし図12及び図13ではガルバノミ ラーは省略してある。アライメント検出部7を図14に 示す。レンズ41'によりウエハ4上のスリット像を等 倍程度で回折格子71上に結像させる。回折格子71に は、0次の透過光の進行方向が回折格子71と垂直にな るようなピッチで、格子が刻まれている。この光をレン ズ72により拡大しシリンドリカルレンズ73により検

出方向と直交する向きに圧縮をかけ、CCD42により 検出する。図12,図13,図14のような光学系を組 むことによりCCD42上に集光される光量は第一の実 施例と比較して格段に増加し、スリット像をアライメン トマーク11上において走査している間はCCD42か ら信号の読み取りは行わず電荷を蓄積しておけば、S/ N比の大幅な向上が達成される。アライメント照明光3 1の走査終了後にCCD42から信号を読み出すと、ア ライメントマーク11の平坦部は明るくエッジ部は暗く なったウエハ像が塗布むらの影響による非対称化を生ず ることなく検出できるため、アライメントマーク11の 位置検出を高精度に行うことが可能となる。アライメン ト検出部として、図14においてシリンドリカルレンズ 73とCCD42をフォトダイオードあるいはフォトマ ルに置き換えたものを用いて、アライメント照明光走査 中の反射光32の光量変化を計測してもよい。フォトダ イオードあるいはフォトマルを用いる際には、スリット 状アライメント照明光がアライメントマーク11のエッ ジ部に重なる際の、エッジ部での散乱による反射光32 の光量の低下を測定することにより、アライメントマー ク11の位置検出が可能となる。

【0011】本発明の第四の実施例を図12から図14 までを用いて説明する。図中ではX方向のアライメント 方法を説明しているが、Y方向のアライメント方法もX 方向と同様に実現できる。本実施例は、ウエハ4上に結 像させるスリット像を、ウエハ4上のアライメントマー ク11を覆うことができる大きさとし、前記スリット像 の走査は行わずに、アライメントマーク11の位置を検 出する方式である。従って前記本発明の第三の実施例で はシリンドリカルレンズ69、70との間にガルバノミ ラーを挿入したが、本実施例においてはその必要はな い。アライメント検出部7を図14に示す。以上のよう な光学系を組むことにより、アライメントマーク11の 平坦部は明るく、エッジ部は暗くなったウエハ像が塗布 むらの影響による非対称化を生ずることなく CCD 42 により検出できるため、アライメントマーク11の位置 検出を高精度に行うことが可能となる。本実施例では、 CCD42上に集光される光量は第一の実施例と比較し て格段に増加するのでS/N比の大幅な向上が達成され る。

[0012]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、レジストの塗布むらに影響されずにアライメントマークを 検出することが可能であり、そのためマスクとウエハの 高精度なアライメントが可能となり、結果として半導体 製造における歩留りが向上し高品質なLSIを製造する ことが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第一の実施例を示す図である。

【図2】従来のアライメント方法では反射光の多重干渉 が生ずることを説明する図である。

【図3】従来のアライメント方法において反射光の強度 がレジスト膜厚によって大きく変化することの説明図で ある。

【図4】アライメントマーク上の塗布むらの有無による 検出波形の差を示す図である。

【図5】本発明におけるアライメントマークの形状を示す図である。

【図6】本発明の基本原理を説明する図である。

【図7】本発明の第一及び第二の実施例におけるアライメント検出部の図である。

【図8】本発明の第一の実施例における照射光の形状を示す図である。

【図9】本発明の第一の実施例における照射光の形状を示す図である。

【図10】本発明の第二の実施例におけるアライメント 照明光源部を示す図である。

【図11】本発明の第三の実施例におけるアライメント 照明光の形状及びその走査の方向を説明する図である。

【図12】本発明の第三の実施例及び第四の実施例におけるアライメント照明光源部を検出方向から説明する図である。

【図13】本発明の第三の実施例及び第四の実施例におけるアライメント照明光源部を上方から説明する図である。

【図14】本発明の第三の実施例及び第四の実施例におけるアライメント検出部を説明する図である。

【符号の説明】

1…露光照明光源、2…マスク、3…縮小レンズ、4… ウエハ、5…ステージ、6…X方向アライメント照明光 源部、7…X方向アライメント検出部、11…アライメ ントマーク、12…レジスト、31…照射光、32…反 射光、41,41、…結像用レンズ、42…CCD、5 1…アライメント照明光の走査方向、61…アライメント照明光源、62,63…コリメーター用レンズ、64 …ピンホール、65…ガルバノミラー、66…アライメント照明光走査用レンズ、67…集光用シリンドリカルレンズ、68…スリット、69,70…スリット像結像用シリンドリカルレンズ、73…圧縮用シリンドリカルレンズ。

1

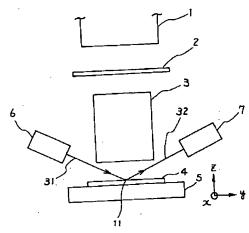
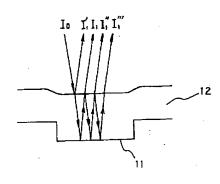


図 2



1... 數光照明光源

6…X方向アライメント照明光源部

2---マスフ

7…×方向アライメント検出部

3…縮小レンズ

11…アライメントマーク

4…ウェハ

31…照射光

5…ステージ

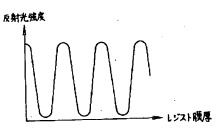
32…反射光

【図3】

【図4】

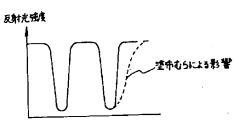
11…アライメントマーク 12…レンスト

☑ 3

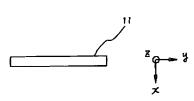


【図5】

2 4

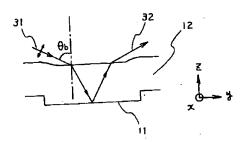


☑ 5



11…アライメントマーク

16



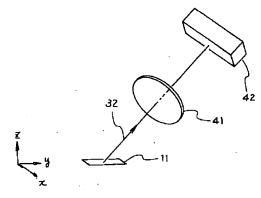
11…アライメントマーク

12…レジスト

31…照射光

32…反射光

図 7



11…アライメントマーク

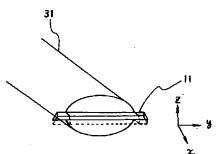
32…反射光

41…結像用レンズ

42--- CCD ·

【図8】



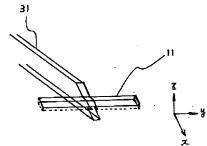


11…アライメントマーク

31…照射光

【図9】

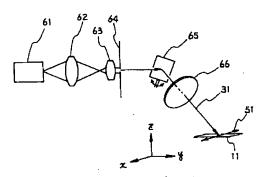




ロー・アライメントマーフ

31…照射光

図 10



11…アライメントマーク

64…ピンホール ′

31…照射光

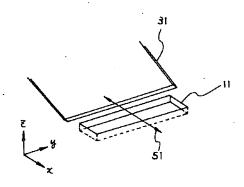
65ーガルバノミラー

51…アライノント照明光の 走査方向 66…アライメント照明光 走査用レンズ

61…アライメント照明光源

62,63…コリメーター用いズ

2 11



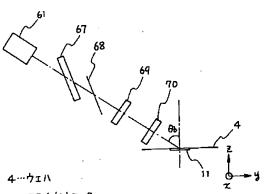
11…アライメントマーク

31…照射光

51---アライメント照明光の 走査方何

【図12】

図 12



11…アライメントマーク

61…アライメント照明光源

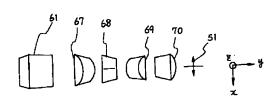
67-4某光用シリンドリカルレンズ

68…スリット

89.70…スリット 像結像用シリンドリカルレンズ

【図13】

☑ 13



51…アライメント照明光の起音方向

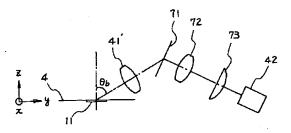
61--アライメント 照明光源

67---集光用シリンドリカルレンズ

68…スリット

69,70…スりょト像結像用 シリンドリカルレンズ

図 14



4…ウェハ

72…拡大用いズ

11…アライメントマーク 73…圧縮用シリンドリカルレンズ

41…結像用レンズ

42--- CCD

71…回折格子

フロントページの続き

(72)発明者 相場 良彦

横浜市戸塚区吉田町292番地株式会社日立 製作所生産技術研究所內

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

JMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.